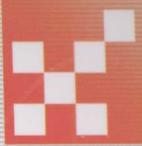




普通高等教育“十一五”国家级规划教材



# 电子技术基础 (电工学II)

● 李春茂 主编



机械工业出版社  
CHINA MACHINE PRESS

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

# 电子技术基础

(电工学Ⅱ)

主编 李春茂  
参编 龙绪明 曹保江  
主审 雷 勇 任恩恩

图号：CH2005-001310

业工时：京非一、苏有李（Ⅱ类工时）  
1800S，计时出  
样书以国家“十一五”规划教材出版  
0-8111-3827-0

林峰—清华大学—朱英干由①印一三，且一由①  
IMT-WI-LI 林峰—清华大学—学工由①

中图分类号：TH803.4 中国图书馆分类法（2005）

（1800S，计时出，京非一、苏有李（Ⅱ类工时）  
样书以国家“十一五”规划教材出版  
0-8111-3827-0



机械工业出版社

地址：北京市西城区百万庄大街22号

本教材分两篇共 14 章，前面 8 章为模拟电子技术部分，后面 6 章是数字电子技术部分。模拟电子技术部分的主要内容有：双极型半导体器件、基本放大电路、场效应晶体管放大电路、多级放大电路、集成运放电路的分析和设计、信号产生电路、直流稳压电源和电力电子学基础；数字电子技术部分的主要内容有：数字电路基础知识、组合逻辑电路、时序逻辑电路、脉冲波形的产生和整形、数/模与模/数转换器、可编程逻辑器件。各章后有相应的本章小结和习题。书后附有习题答案。

本教材适用面广，可作为高等工科院校非电类各专业本科生“电子技术基础”课程的教材，也可作为职业大学、成人教育大学、电视大学和网络教育等各专业的教材或辅助教材，还可供相关专业的工程技术人员学习和参考。

本书配有电子课件，欢迎采用本书作教材的老师索取。

索取邮箱：E-mail Edmond Yan@sina. com  
Edmond Yan@hotmail. com

#### 图书在版编目（CIP）数据

电子技术基础.（电工学Ⅱ）/李春茂主编. —北京：机械工业出版社，2008.1  
普通高等教育“十一五”国家级规划教材  
ISBN 978 - 7 - 111 - 23223 - 0

I. 电… II. 李… III. ①电子技术 - 高等学校 - 教材  
②电工学 - 高等学校 - 教材 IV. TN TM1

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 001319 号

机械工业出版社（北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037）  
责任编辑：贡克勤 版式设计：冉晓华 责任校对：陈延翔  
封面设计：张 静 责任印制：  
北京京丰印刷厂印刷  
2008 年 2 月第 1 版 · 第 1 次印刷  
184mm × 260mm · 21.5 印张 · 527 千字  
标准书号：ISBN 978 - 7 - 111 - 23223 - 0  
定价：32.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换  
销售服务热线电话：(010) 68326294  
购书热线电话：(010) 88379639 88379641 88379643  
编辑热线电话：(010) 88379727  
封面无防伪标均为盗版

## 前　　言

本教材是参照教育部 2005 年颁发的“高等学校电工学基础课程教学基本要求”，为高等学校非电类各专业编写的电子技术基础教材。作为一部“十一五”国家级规划教材，在编写过程中，作者结合多年教学经验及教学改革成果和“电工学”精品课程建设内容，注意将现代理论与实际应用紧密结合，吸收了国内外在电子技术领域及相关学科的科研成果，使得本书更加精练、涵盖面广、可读性强。

本教材可作为高等学校本科非电类（机械类、材料类、工程力学类、测量类、机电一体化类、经贸管理类、运输类、建筑类、土木类等）各专业的“电子技术基础”课程教材，也可作为高等职业教育、高等专科、成人高等教育和网络教育等同类专业的教材，还可以是工程技术人员的学习和参考。

本书与王英主编的《电工技术基础（电工学 I）》配套使用可作为高等学校非电类专业电工学课程的教材，本教材可供 51~68 学时教学使用。

本教材分为“模拟电子技术”和“数字电子技术”两篇。第 1 篇“模拟电子技术”中有 8 章：双极型半导体器件、基本放大电路、场效应管放大电路、多级放大电路、集成运放电路、信号产生电路、直流稳压电源、电力电子学基础。第 2 篇“数字电子技术”包括 6 章：数字电路基础知识、组合逻辑电路、时序逻辑电路、脉冲波形的产生和整形、数/模与模/数转换器、可编程逻辑器件。

本教材编写的原则是：“保证基础、精选内容；面向实际应用、突出能力培养”。根据“电子技术基础”课程的特点，在保证打好基础的前提下，精选了内容。在精简了元器件内部物理过程和内部特性的同时，强化了外特性和实际应用电路的介绍；在压缩传统分立元件电路及设计方面内容的同时，重点对集成运放电路、中规模数字集成电路的分析、设计和应用等作了深入浅出的阐述，并适当介绍了可编程逻辑器件 CPLD、FPGA 等内容。在注重基本知识的同时，通过例题的形式拓展教学内容，由浅入深；每章后的小结中给出了本章重点，有助自学；针对学习中部分重点、难点，设置了与之相配合的基本习题和综合型习题，力求做到点面结合，培养学生独立思考的能力。其内容以注重电子技术基础知识为主线，其例题以注重掌握与提高理论知识为目的，其习题以注重综合能力培养为目标，其文笔以通俗易懂为根本，整部教材利于学生阅读和自学。

在电子技术基础课程的讲授中，由于各学科专业的要求不同，各院校可根据具体的授课学时和专业要求对教材中的内容作适当的调整和选择。

本教材由西南交通大学李春茂主编，负责全书的组织、统稿和定稿；龙绪明和曹保江参与编写。其中，李春茂编写了第 9~13 章；龙绪明编写了第 1~8 章及附录 A (1)、(2)；曹保江编写了第 14 章、第 9~14 章的习题及解答、附录 A (3)、附录 B 和附录 C。另有陈玲、褚丽丽、刘军华、叶锋等在书稿录入、排版及图稿绘制等方面做了很多工作。

本教材由四川大学雷勇教授和兰州交通大学任恩恩教授主审，他们以严谨的科学态度、高度负责的精神逐字逐句地审阅了书稿，提出了许多宝贵意见和修改建议。另外，在教材编写过程中，参考了众多优秀教材，受益匪浅；同时，很多“电工学”的前辈和同行也给予了大量的支持。在此，谨表示衷心的感谢！

由于编者水平有限，书中错误和不妥之处，恳请广大读者批评指正。

编 者

# 目 录

## 前言

## 第1篇 模拟电子技术

<b>第1章 双极型半导体器件</b>	3
1.1 半导体的基本知识	3
1.1.1 本征半导体及其导电性	3
1.1.2 杂质半导体	4
1.1.3 PN结	5
1.2 二极管	7
1.2.1 二极管的结构和伏安特性曲线	7
1.2.2 二极管的参数和模型	9
1.2.3 二极管的应用	10
1.3 各类二极管及其应用	12
1.3.1 稳压二极管	12
1.3.2 光电二极管和发光二极管	14
1.4 双极型晶体管	14
1.4.1 晶体管的结构和电流放大原理	14
1.4.2 晶体管的特性曲线	17
1.4.3 晶体管的参数和型号	19
1.4.4 复合晶体管	23
小结	23
习题	24
<b>第2章 基本放大电路</b>	26
2.1 放大电路的基本概念和工作原理	26
2.1.1 放大的概念和主要技术指标	26
2.1.2 基本放大电路的组成及工作原理	28
2.2 基本放大电路的分析方法	31
2.2.1 放大电路的静态分析法 (静态工作点的估算)	31
2.2.2 微变等效电路	32
2.2.3 动态分析	34
2.3 图解分析法	36
2.4 放大电路静态工作点的稳定	38
2.4.1 静态工作点对放大性能的影响	38
2.4.2 分压式偏置电路	40
2.5 电压放大电路	40

2.5.1 共发射极分压偏置电压放大电路	40
2.5.2 共集电极电压放大电路 (射极输出器)	44
2.5.3 共基极电压放大电路	46
小结	47
思考题	47
习题	48
<b>第3章 场效应晶体管放大电路</b>	51
3.1 结型场效应晶体管	51
3.1.1 结型场效应晶体管的结构和工作原理	51
3.1.2 结型场效应晶体管的特性曲线	53
3.2 绝缘栅场效应晶体管	54
3.2.1 N沟道增强型绝缘栅场效应晶体管	55
3.2.2 N沟道耗尽型绝缘栅场效应晶体管	57
3.2.3 VMOS场效应晶体管	58
3.3 场效应晶体管的主要参数和使用注意事项	59
3.4 场效应晶体管放大电路	61
3.4.1 共源组态基本放大电路	61
3.4.2 共漏组态基本放大电路	66
3.4.3 共栅组态基本放大电路	68
小结	68
习题	69
<b>第4章 多级放大电路</b>	71
4.1 多级放大电路的耦合方式	71
4.2 阻容耦合放大电路	71
4.3 功率放大电路	74
4.3.1 功率放大电路的一般问题	74
4.3.2 互补对称功率放大电路	76
4.3.3 单电源互补对称功率放大电路	80

* 4.3.4 变压器耦合功率放大电路 .....	83	6.3.2 三角波发生器和锯齿波发生器 ...	140
* 4.3.5 集成功率放大器 .....	84	6.4 波形变换电路 .....	141
4.4 直接耦合放大电路 .....	85	小结 .....	141
4.5 差动式放大电路 .....	87	习题 .....	141
4.5.1 基本差动放大电路 .....	87	<b>第7章 直流稳压电源 .....</b>	144
4.5.2 典型差动放大电路 .....	90	7.1 桥式整流电路 .....	144
4.5.3 晶体管恒流源差动放大电路 .....	93	7.1.1 单相桥式整流电路 .....	144
小结 .....	94	7.1.2 三相桥式整流电路 .....	146
习题 .....	94	7.2 滤波电路 .....	147
<b>第5章 集成运放电路 .....</b>	98	7.3 稳压管稳压电路 .....	149
5.1 集成运算放大器 .....	98	7.3.1 并联型稳压电路 .....	149
5.1.1 集成运算放大器概述 .....	98	7.3.2 串联反馈式稳压电路 .....	150
5.1.2 集成运放电压传输特性和线性区 的等效电路模型 .....	101	7.4 集成稳压电源和开关直流 稳压电源 .....	151
5.1.3 集成运放电路的基本分析方法 .....	102	小结 .....	154
5.1.4 集成电路封装和应用知识 .....	104	习题 .....	155
5.2 反馈放大电路 .....	105	<b>第8章 电力电子学基础 .....</b>	157
5.2.1 反馈的基本概念 .....	105	8.1 晶闸管 .....	157
5.2.2 反馈的类型和判断 .....	106	8.1.1 晶闸管的基本结构和 工作原理 .....	157
5.2.3 负反馈对放大电路性能的影响 .....	112	8.1.2 晶闸管的伏安特性和 主要参数 .....	158
5.3 信号的运算与处理电路 .....	114	8.2 可控整流电路 .....	160
5.3.1 运算电路 .....	114	8.2.1 单相半波可控整流电路 .....	160
5.3.2 有源滤波器 .....	122	8.2.2 单相半控桥式整流电路 .....	161
5.3.3 电流 - 电压变换器 .....	123	8.3 晶闸管的触发电路 .....	163
5.3.4 电压比较器 .....	124	8.3.1 单结晶体管触发电路 .....	163
小结 .....	127	8.3.2 其他常见的晶闸管的触发电路 .....	166
习题 .....	127	8.3.3 晶闸管电路的应用 .....	167
<b>第6章 信号产生电路 .....</b>	132	8.4 晶闸管逆变电路 .....	168
6.1 自激振荡 .....	132	8.5 电力电子器件 .....	169
6.2 正弦波振荡电路 .....	134	小结 .....	173
6.2.1 RC 正弦波振荡电路 .....	134	习题 .....	173
6.2.2 LC 正弦波振荡电路 .....	136		
6.3 非正弦波信号产生电路 .....	139		
6.3.1 方波发生器 .....	139		
<b>第2篇 数字电子技术</b>			
<b>第9章 数字电路基础知识 .....</b>	177	9.2.2 逻辑函数几种表示方法 的相互转换 .....	185
9.1 逻辑代数基础 .....	177	9.2.3 逻辑函数的化简 .....	186
9.1.1 基本逻辑运算 .....	177	9.3 集成 TTL 逻辑门电路 .....	195
9.1.2 基本逻辑恒等式和运算规则 .....	180	9.3.1 TTL 与非门电路 .....	195
9.2 逻辑函数及其化简 .....	182	9.3.2 TTL 三态与非门电路 .....	197
9.2.1 逻辑函数的表示方法 .....	182		

9.4 CMOS 门电路 .....	198	12.1 555 定时器电路结构和功能 .....	265
9.4.1 CMOS 反相器 .....	198	12.1.1 电路结构 .....	265
9.4.2 CMOS 或非门 .....	199	12.1.2 引脚和功能 .....	265
9.4.3 HCMOS 门电路 .....	199	12.2 555 定时器构成的施密特触发器 .....	267
小结 .....	199	12.2.1 电路结构 .....	267
习题 .....	200	12.2.2 工作原理 .....	267
<b>第 10 章 组合逻辑电路 .....</b>	<b>203</b>	12.2.3 典型应用 .....	268
10.1 组合逻辑电路的特点 .....	203	12.3 555 定时器构成的单稳态触发器 .....	269
10.2 组合逻辑电路的分析和设计 .....	203	12.3.1 电路结构 .....	270
10.2.1 组合逻辑电路的分析 .....	203	12.3.2 工作原理 .....	270
10.2.2 组合逻辑电路的设计 .....	204	12.3.3 典型应用 .....	271
10.3 常用组合逻辑电路 .....	206	12.4 555 定时器构成的多谐振荡器 .....	272
10.3.1 编码器 .....	206	12.4.1 电路结构 .....	272
10.3.2 译码器 .....	211	12.4.2 工作原理 .....	273
10.3.3 加法器 .....	219	12.4.3 典型应用 .....	274
10.3.4 数值比较器 .....	222	小结 .....	274
10.3.5 数据选择器（多路转换器） .....	224	习题 .....	274
小结 .....	227		
习题 .....	228		
<b>第 11 章 时序逻辑电路 .....</b>	<b>230</b>		
11.1 触发器 .....	230	<b>第 13 章 数/模与模/数转换器 .....</b>	<b>277</b>
11.1.1 基本 RS 触发器 .....	230	13.1 数/模 (D/A) 转换器 .....	277
11.1.2 同步 RS 触发器 .....	232	13.1.1 权电阻网络 D/A 转换器 .....	277
11.1.3 主从型 JK 触发器 .....	233	13.1.2 T 形电阻网络 D/A 转换器 .....	279
11.1.4 边沿触发型 JK 触发器 .....	235	13.1.3 D/A 转换器主要技术指标 .....	280
11.1.5 维持阻塞型 D 触发器 .....	236	13.1.4 集成 D/A 转换器举例 .....	281
11.1.6 触发器的触发方式 .....	237	13.2 模/数 (A/D) 转换器 .....	282
11.2 时序逻辑电路分析 .....	238	13.2.1 A/D 转换器概述 .....	282
11.2.1 时序逻辑电路的基本 分析方法 .....	238	13.2.2 并联比较型 A/D 转换器 .....	283
11.2.2 时序逻辑电路分析举例 .....	239	13.2.3 逐次逼近型 A/D 转换器 .....	284
11.3 常用时序逻辑电路组件 .....	240	13.2.4 A/D 转换器的主要技术指标 .....	287
11.3.1 寄存器 .....	240	小结 .....	287
11.3.2 计数器 .....	242	习题 .....	288
11.4 时序逻辑电路设计 .....	250		
11.4.1 时序逻辑电路设计的几种 方法 .....	250	<b>第 14 章 可编程逻辑器件 .....</b>	<b>290</b>
11.4.2 时序逻辑电路设计的一般 步骤 .....	250	14.1 概述 .....	290
11.4.3 时序逻辑电路设计举例 .....	251	14.1.1 PLD 的发展历程 .....	290
小结 .....	258	14.1.2 PLD 的分类 .....	290
习题 .....	259	14.1.3 PLD 的基本结构 .....	293
<b>第 12 章 脉冲波形的产生和整形 .....</b>	<b>265</b>	14.2 PAL 和 GAL .....	293
14.2.1 PAL 的应用与原理 .....	294		
14.2.2 GAL 的原理与应用 .....	298		
14.3 CPLD 和 FPGA .....	303		
14.3.1 CPLD 的结构和工作原理 .....	303		
14.3.2 FPGA 结构与工作原理 .....	305		
14.4 ISP 技术与 ISP 器件 .....	307		
14.4.1 ISP 技术的特点 .....	307		

14.4.2 ispLSI100 系列	308	型号命名方法	312
14.4.3 ISP 器件的编程	309	附录 B 数的进制及其转换	314
小结	310	附录 C 二进制数在机器中的表示方法	318
习题	311	部分习题参考答案	321
<b>附录</b>	<b>312</b>	<b>参考文献</b>	<b>334</b>
<b>附录 A 国产半导体器件和半导体集成电路</b>			
1. 晶体管	313	1. 半导体二极管	313
2. 集成电路	313	2. 三极管	313
3. 二极管	313	3. 场效应管	313
4. 三极管	313	4. 光敏二极管	313
5. 场效应管	313	5. 光敏三极管	313
6. 二极管	313	6. 光电倍增管	313
7. 三极管	313	7. 光电管	313
8. 场效应管	313	8. 光电池	313
9. 二极管	313	9. 光敏光电池	313
10. 三极管	313	10. 光敏三极管	313
11. 场效应管	313	11. 光电倍增管	313
12. 二极管	313	12. 光电倍增管	313
13. 三极管	313	13. 光电倍增管	313
14. 场效应管	313	14. 光电倍增管	313
15. 二极管	313	15. 光电倍增管	313
16. 三极管	313	16. 光电倍增管	313
17. 场效应管	313	17. 光电倍增管	313
18. 二极管	313	18. 光电倍增管	313
19. 三极管	313	19. 光电倍增管	313
20. 场效应管	313	20. 光电倍增管	313
21. 二极管	313	21. 光电倍增管	313
22. 三极管	313	22. 光电倍增管	313
23. 场效应管	313	23. 光电倍增管	313
24. 二极管	313	24. 光电倍增管	313
25. 三极管	313	25. 光电倍增管	313
26. 场效应管	313	26. 光电倍增管	313
27. 二极管	313	27. 光电倍增管	313
28. 三极管	313	28. 光电倍增管	313
29. 场效应管	313	29. 光电倍增管	313
30. 二极管	313	30. 光电倍增管	313
31. 三极管	313	31. 光电倍增管	313
32. 场效应管	313	32. 光电倍增管	313
33. 二极管	313	33. 光电倍增管	313
34. 三极管	313	34. 光电倍增管	313
35. 场效应管	313	35. 光电倍增管	313
36. 二极管	313	36. 光电倍增管	313
37. 三极管	313	37. 光电倍增管	313
38. 场效应管	313	38. 光电倍增管	313
39. 二极管	313	39. 光电倍增管	313
40. 三极管	313	40. 光电倍增管	313
41. 场效应管	313	41. 光电倍增管	313
42. 二极管	313	42. 光电倍增管	313
43. 三极管	313	43. 光电倍增管	313
44. 场效应管	313	44. 光电倍增管	313
45. 二极管	313	45. 光电倍增管	313
46. 三极管	313	46. 光电倍增管	313
47. 场效应管	313	47. 光电倍增管	313
48. 二极管	313	48. 光电倍增管	313
49. 三极管	313	49. 光电倍增管	313
50. 场效应管	313	50. 光电倍增管	313
51. 二极管	313	51. 光电倍增管	313
52. 三极管	313	52. 光电倍增管	313
53. 场效应管	313	53. 光电倍增管	313
54. 二极管	313	54. 光电倍增管	313
55. 三极管	313	55. 光电倍增管	313
56. 场效应管	313	56. 光电倍增管	313
57. 二极管	313	57. 光电倍增管	313
58. 三极管	313	58. 光电倍增管	313
59. 场效应管	313	59. 光电倍增管	313
60. 二极管	313	60. 光电倍增管	313
61. 三极管	313	61. 光电倍增管	313
62. 场效应管	313	62. 光电倍增管	313
63. 二极管	313	63. 光电倍增管	313
64. 三极管	313	64. 光电倍增管	313
65. 场效应管	313	65. 光电倍增管	313
66. 二极管	313	66. 光电倍增管	313
67. 三极管	313	67. 光电倍增管	313
68. 场效应管	313	68. 光电倍增管	313
69. 二极管	313	69. 光电倍增管	313
70. 三极管	313	70. 光电倍增管	313
71. 场效应管	313	71. 光电倍增管	313
72. 二极管	313	72. 光电倍增管	313
73. 三极管	313	73. 光电倍增管	313
74. 场效应管	313	74. 光电倍增管	313
75. 二极管	313	75. 光电倍增管	313
76. 三极管	313	76. 光电倍增管	313
77. 场效应管	313	77. 光电倍增管	313
78. 二极管	313	78. 光电倍增管	313
79. 三极管	313	79. 光电倍增管	313
80. 场效应管	313	80. 光电倍增管	313
81. 二极管	313	81. 光电倍增管	313
82. 三极管	313	82. 光电倍增管	313
83. 场效应管	313	83. 光电倍增管	313
84. 二极管	313	84. 光电倍增管	313
85. 三极管	313	85. 光电倍增管	313
86. 场效应管	313	86. 光电倍增管	313
87. 二极管	313	87. 光电倍增管	313
88. 三极管	313	88. 光电倍增管	313
89. 场效应管	313	89. 光电倍增管	313
90. 二极管	313	90. 光电倍增管	313
91. 三极管	313	91. 光电倍增管	313
92. 场效应管	313	92. 光电倍增管	313
93. 二极管	313	93. 光电倍增管	313
94. 三极管	313	94. 光电倍增管	313
95. 场效应管	313	95. 光电倍增管	313
96. 二极管	313	96. 光电倍增管	313
97. 三极管	313	97. 光电倍增管	313
98. 场效应管	313	98. 光电倍增管	313
99. 二极管	313	99. 光电倍增管	313
100. 三极管	313	100. 光电倍增管	313
101. 场效应管	313	101. 光电倍增管	313
102. 二极管	313	102. 光电倍增管	313
103. 三极管	313	103. 光电倍增管	313
104. 场效应管	313	104. 光电倍增管	313
105. 二极管	313	105. 光电倍增管	313
106. 三极管	313	106. 光电倍增管	313
107. 场效应管	313	107. 光电倍增管	313
108. 二极管	313	108. 光电倍增管	313
109. 三极管	313	109. 光电倍增管	313
110. 场效应管	313	110. 光电倍增管	313
111. 二极管	313	111. 光电倍增管	313
112. 三极管	313	112. 光电倍增管	313
113. 场效应管	313	113. 光电倍增管	313
114. 二极管	313	114. 光电倍增管	313
115. 三极管	313	115. 光电倍增管	313
116. 场效应管	313	116. 光电倍增管	313
117. 二极管	313	117. 光电倍增管	313
118. 三极管	313	118. 光电倍增管	313
119. 场效应管	313	119. 光电倍增管	313
120. 二极管	313	120. 光电倍增管	313
121. 三极管	313	121. 光电倍增管	313
122. 场效应管	313	122. 光电倍增管	313
123. 二极管	313	123. 光电倍增管	313
124. 三极管	313	124. 光电倍增管	313
125. 场效应管	313	125. 光电倍增管	313
126. 二极管	313	126. 光电倍增管	313
127. 三极管	313	127. 光电倍增管	313
128. 场效应管	313	128. 光电倍增管	313
129. 二极管	313	129. 光电倍增管	313
130. 三极管	313	130. 光电倍增管	313
131. 场效应管	313	131. 光电倍增管	313
132. 二极管	313	132. 光电倍增管	313
133. 三极管	313	133. 光电倍增管	313
134. 场效应管	313	134. 光电倍增管	313
135. 二极管	313	135. 光电倍增管	313
136. 三极管	313	136. 光电倍增管	313
137. 场效应管	313	137. 光电倍增管	313
138. 二极管	313	138. 光电倍增管	313
139. 三极管	313	139. 光电倍增管	313
140. 场效应管	313	140. 光电倍增管	313
141. 二极管	313	141. 光电倍增管	313
142. 三极管	313	142. 光电倍增管	313
143. 场效应管	313	143. 光电倍增管	313
144. 二极管	313	144. 光电倍增管	313
145. 三极管	313	145. 光电倍增管	313
146. 场效应管	313	146. 光电倍增管	313
147. 二极管	313	147. 光电倍增管	313
148. 三极管	313	148. 光电倍增管	313
149. 场效应管	313	149. 光电倍增管	313
150. 二极管	313	150. 光电倍增管	313
151. 三极管	313	151. 光电倍增管	313
152. 场效应管	313	152. 光电倍增管	313
153. 二极管	313	153. 光电倍增管	313
154. 三极管	313	154. 光电倍增管	313
155. 场效应管	313	155. 光电倍增管	313
156. 二极管	313	156. 光电倍增管	313
157. 三极管	313	157. 光电倍增管	313
158. 场效应管	313	158. 光电倍增管	313
159. 二极管	313	159. 光电倍增管	313
160. 三极管	313	160. 光电倍增管	313
161. 场效应管	313	161. 光电倍增管	313
162. 二极管	313	162. 光电倍增管	313
163. 三极管	313	163. 光电倍增管	313
164. 场效应管	313	164. 光电倍增管	313
165. 二极管	313	165. 光电倍增管	313
166. 三极管	313	166. 光电倍增管	313
167. 场效应管	313	167. 光电倍增管	313
168. 二极管	313	168. 光电倍增管	313
169. 三极管	313	169. 光电倍增管	313
170. 场效应管	313	170. 光电倍增管	313
171. 二极管	313	171. 光电倍增管	313
172. 三极管	313	172. 光电倍增管	313
173. 场效应管	313	173. 光电倍增管	313
174. 二极管	313	174. 光电倍增管	313
175. 三极管	313	175. 光电倍增管	313
176. 场效应管	313	176. 光电倍增管	313
177. 二极管	313	177. 光电倍增管	313
178. 三极管	313	178. 光电倍增管	313
179. 场效应管	313	179. 光电倍增管	313
180. 二极管	313	180. 光电倍增管	313
181. 三极管	313	181. 光电倍增管	313
182. 场效应管	313	182. 光电倍增管	313
183. 二极管	313	183. 光电倍增管	313
184. 三极管	313	184. 光电倍增管	313
185. 场效应管	313	185. 光电倍增管	313
186. 二极管	313	186. 光电倍增管	313
187. 三极管	313	187. 光电倍增管	313
188. 场效应管	313	188. 光电倍增管	313
189. 二极管	313	189. 光电倍增管	313
190. 三极管	313	190. 光电倍增管	313
191. 场效应管	313	191. 光电倍增管	313
192. 二极管	313	192. 光电倍增管	313
193. 三极管	313	193. 光电倍增管	313
194. 场效应管	313	194. 光电倍增管	313
195. 二极管	313	195. 光电倍增管	313
196. 三极管	313	196. 光电倍增管	313
197. 场效应管	313	197. 光电倍增管	313
198. 二极管	313	198. 光电倍增管	313
199. 三极管	313	199. 光电倍增管	313
200. 场效应管	313	200. 光电倍增管	313
201. 二极管	313	201. 光电倍增管	313
202. 三极管	313	202. 光电倍增管	313
203. 场效应管	313	203. 光电倍增管	313
204. 二极管	313	204. 光电倍增管	313
205. 三极管	313	205. 光电倍增管	313
206. 场效应管	313	206. 光电倍增管	313
207. 二极管	313	207. 光电倍增管	313
208. 三极管	313	208. 光电倍增管	313
209. 场效应管	313	209. 光电倍增管	313
210. 二极管	313	210. 光电倍增管	313
211. 三极管	313	211. 光电倍增管	313
212. 场效应管	313	212. 光电倍增管	313
213. 二极管	313	213. 光电倍增管	313
214. 三极管	313	214. 光电倍增管	313
215. 场效应管	313	215. 光电倍增管	313
216. 二极管	313	216. 光电倍增管	313
217. 三极管	313	217. 光电倍增管	313
218. 场效应管	313	218. 光电倍增管	313
219. 二极管	313	219. 光电倍增管	313
220. 三极管	313	220. 光电倍增管	313
221. 场效应管	313	221. 光电倍增管	313
222. 二极管	313	222. 光电倍增管	313
223. 三极管	313	223. 光电倍增管	313
224. 场效应管	313	224. 光电倍增管	313
225. 二极管	313	225. 光电倍增管	313
226. 三极管	313	226. 光电倍增管	313
227. 场效应管	313	227. 光电倍增管	313
228. 二极管	313	228. 光电倍增管	313
229. 三极管	313	229. 光电倍增管	313
230. 场效应管	313	230. 光电倍增管	313
231. 二极管	313	231. 光电倍增管	313
232. 三极			

# 第 1 篇

模 拟 电 子 技 术



# 第1章 双极型半导体器件

用半导体材料制成的电子器件统称为半导体器件。半导体器件是20世纪50年代发展起来的，特别是1948年晶体管(Transistor)的发明，对电子技术的发展起到了决定性的作用。半导体器件根据参与导电的载流子种类分为双极型和单极型半导体器件两大类型。双极型半导体器件是有两种载流子参与导电的半导体器件，单极型半导体器件仅有一种载流子参与导电的单半导体器件。

本章的基本任务是介绍半导体材料的基本性质，PN结及其导电性，半导体二极管(以下简称二极管)和双极型半导体晶体管(下面介绍均称晶体管)的工作原理、特性曲线和主要参数，而对半导体器件内部的详细的物理过程则只作一般的讨论。

## 1.1 半导体的基本知识

按导电能力的不同，物体有导体、半导体和绝缘体之分。

导体——容易传导电流的材料称为导体。

绝缘体——几乎不传导电流的材料称为绝缘体。

半导体——导电能力介于导体和绝缘体之间的材料称为半导体。

本征半导体——化学成分纯净的半导体。典型的半导体有硅(Si)和锗(Ge)，以及砷化镓(GaAs)等。硅和锗在元素周期表上是四价元素，砷化镓则属于半导体化合物。由于绝大多数半导体的原子排列呈晶体结构，所以由半导体构成的管件也称晶体管。

### 1.1.1 本征半导体及其导电性

本征半导体是化学成分纯净的半导体，它在物理结构上有多晶体和单晶体两种形态，制造半导体器件必须使用单晶体。对制造半导体器件的材料纯度要求很高，要达到99.999999%，常称为“九个9”。在制造单晶体的过程中会进一步提高材料的纯度，单晶体不但纯度高，在晶格结构上也应该是没有缺陷的。用这样的单晶体制造的器件才能保证质量。

#### 1. 电子空穴对

硅和锗是四价元素，在原子最外层轨道上的4个电子称为价电子。它们分别与周围的4个原子的价电子形成共价键。共价键中的价电子为这些原子所共有，并为这些原子所束缚，在空间形成排列有序的晶格。这种结构的立体和平面示意图见图1-1。

当导体处于热力学温度0℃时，导体中没有自由电子。当温度升高或受到光的照射时，价电子能量增高，有的价电子可以挣脱原子核的束缚，成为自由电子。这种现象称为本征激发(也称热激发)。

自由电子产生的同时，在其原来的共价键中就出现了一个空位，原子的电中性被破坏，呈现出正电性，其正电量与电子的电量相等，通常称呈现正电性的这个空位为空穴。

因热激发而出现的自由电子和空穴是成对出现的，称为电子空穴对。一部分游离的自由电子在经过空穴附近时，也可能被空穴所俘获，称为复合，见图 1-2。本征激发和复合在一定温度下会达到动态平衡。此时，半导体中载流子的浓度不变。

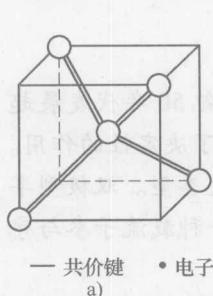


图 1-1 硅原子空间排列及共价键结构平面示意图

a) 硅晶体的空间排列 b) 共价键结构平面示意图

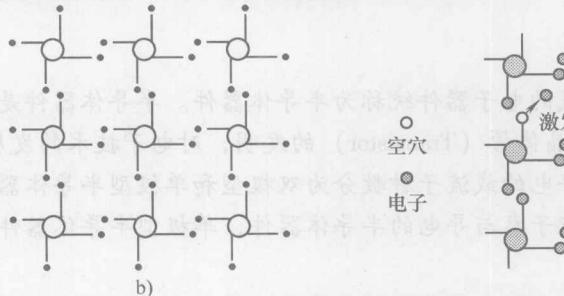


图 1-2 本征激发和复合的过程

## 2. 空穴的移动

自由电子的定向运动就形成了电子电流，空穴的定向运动也可形成空穴电流，空穴的运动是靠相邻共价键中的价电子依次充填空穴来实现的。空穴移动的示意图见图 1-3。例如 A 处的空穴被 B 处的电子所充填，B 处产生一个新的空穴，同时 A 处产生复合，接下来，B 处的空穴被 C 处的电子所充填，同时 C 处产生一个空穴，B 处产生复合，如此不断进行，空穴于是靠着相邻共价键中的价电子依次充填而产生运动。

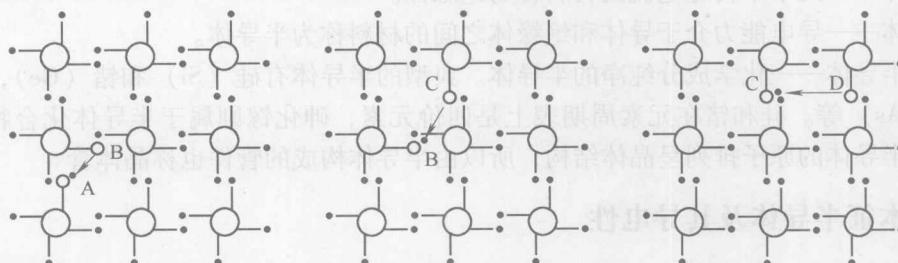


图 1-3 空穴在晶格中的移动

### 1.1.2 杂质半导体

在本征半导体中掺入某种元素作为杂质，可使半导体的导电性发生显著变化。掺入的杂质主要是三价或五价元素，掺入杂质的本征半导体称为杂质半导体。要注意，这里的杂质半导体是在提纯的本征半导体中掺入微量的三价或五价元素而得到的，不是普通意义上的含有多种任意杂质的半导体。可以认为掺入杂质后，半导体的晶格结构不变。

#### 1. N 型半导体

在本征半导体中掺入五价杂质元素，例如磷，可形成 N 型半导体，也称电子型半导体。因五价杂质原子中只有 4 个价电子能与周围 4 个半导体原子中的价电子形成共价键，而多余的 1 个价电子因无共价键束缚而很容易成为自由电子。N 型半导体的结构示意图见图 1-4。

在 N 型半导体中自由电子是多数载流子，它主要由杂质原子提供；空穴是少数载流子，由热激发形成。

因热激发形成的是电子空穴对，电子空穴对中的空穴是少数载流子，电子空穴对中的电子是多数载流子，它与掺杂形成的多数载流子混在一起。但由热激发形成的自由电子虽然是多数载流子，但其数量远远少于由掺入五价杂质而产生的多数载流子，这个差别要在一百万倍以上。提供自由电子的五价杂质原子因失去了这个价电子而带正电荷，成为正离子，因此五价杂质原子也称为施主杂质。

### 2. P 型半导体

在本征半导体中掺入三价杂质元素，如硼、镓、铟等就形成了P型半导体，也称为空穴型半导体。因三价杂质原子在与硅原子形成共价键时，缺少一个价电子而在共价键中留下一个空穴。所以P型半导体中空穴是多数载流子，其数量主要由掺入杂质的浓度确定；电子是少数载流子，由热激发形成。

空穴很容易俘获电子，使杂质原子成为负离子。三价杂质因而也称为受主杂质。P型半导体的结构示意图见图1-5。

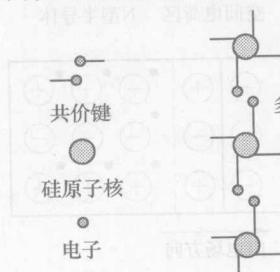


图 1-4 N 型半导体的结构示意图

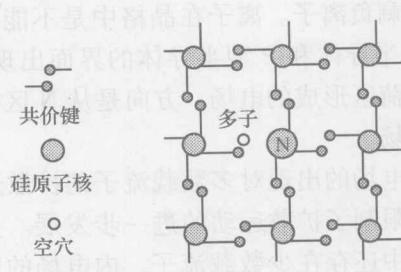


图 1-5 P 型半导体的结构示意图

制作N型半导体和P型半导体不一定非要在本征半导体中去制作。例如在N型半导体中的某个区域掺入三价元素，可以使这个区域形成P型半导体。但是要掺入多一点的杂质，其中的一部分用于抵消五价杂质的影响，剩余的三价元素用于形成P型半导体。

### 3. 杂质和温度对半导体导电性的影响

掺入杂质对本征半导体的导电性有很大的影响，因为多数载流子是由掺入的杂质的浓度决定的。一些典型的数据如下：

$T=300K$  室温下，本征硅的原子浓度为  $4.96 \times 10^{22}/cm^3$ 。

本征硅的电子和空穴浓度为  $n=p=1.4 \times 10^{10}/cm^3$ 。

掺杂后，N型半导体中的自由电子浓度为  $n=5 \times 10^{16}/cm^3$ 。

这3个数据为便于记忆，基本上各相差6个数量级（一百万倍）。由这些数据可以看出，本征硅的电子和空穴浓度相当少数载流子的浓度，掺杂后，N型半导体中的自由电子浓度相当多数载流子的浓度，同时可以看出掺杂对半导体的导电性影响是多么大。

温度对半导体的导电性能也有很大的影响，以上给出的本征硅原子浓度等3个数据都是在一定温度条件下( $T=30^\circ C$ )给出的。即半导体受到光照或热的辐射时，其电阻率会发生很大的变化，导电能力将有明显的改善，利用这一特性可制造光敏元件和热敏元件。

### 1.1.3 PN结

#### 1. PN结的形成

### (1) 基本概念

扩散运动：多子从浓度大向浓度小的区域运动，扩散运动产生扩散电流。漂移运动：少子向对方运动，漂移运动产生漂移电流。

动态平衡：扩散电流 $\leftrightarrow$ 漂移电流，PN结内总电流为0。

PN结：稳定的空间电荷区。

(2) PN结的形成 将一块P型半导体和N型半导体紧密连接在一起，这种紧密连接不能有缝隙，是一种原子半径尺度上的紧密连接。或者在一块N型半导体中制作出P型半导体，由此来形成PN结。此时将在N型半导体和P型半导体的结合面上形成如下物理过程。

N型半导体中的电子的浓度远大于P型半导体中电子的浓度；P型半导体中空穴的浓度远大于N型半导体中空穴的浓度。于是在两种半导体的界面上会因浓度差发生载流子的扩散运动，见图1-6。随着扩散运动的进行，在界面N区的一侧，随着电子向P区的扩散，只剩正离子；在界面P区的一侧，随着空穴向N区的扩散，只剩负离子。离子在晶格中是不能移动的，所以在N型半导体和P型半导体的界面出现空间电荷区。空间电荷区形成的电场，方向是从N区指向P区，称为内电场。

内电场的出现对多数载流子的扩散运动产生阻碍作用，限制了扩散运动的进一步发展。另一方面，在半导体中还存在少数载流子，内电场的出现，电场力会对少数载流子产生作用，促使少数载流子产生漂移运动。漂移电流的方向正好与扩散电流的方向相反。扩散运动越强，内电场越强，对扩散运动的阻碍就越强，却对漂移电流越有利。最终，两种运动达到动态平衡，即扩散电流等于漂移电流。此时空间电荷区的宽度不变，这空间电荷区称为PN结。因为空间电荷区中的载流子已经扩散尽了，也称之为耗尽层。从其他角度也将PN结称为离子薄层、势垒区等。

上述过程可简单表示如下：

浓度差 $\rightarrow$ 多子扩散 $\rightarrow$ 杂质离子形成空间电荷区

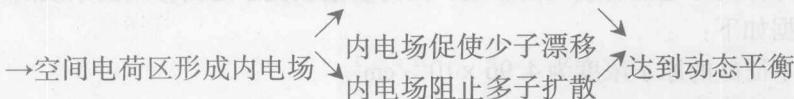


图1-6 PN结的形成过程

(3) PN结的接触电位 内电场的建立，使PN结中产生电位差，从而形成接触电位 $V_f$ ，接触电位 $V_f$ 决定于材料及掺杂浓度

锗： $V_f = 0.2 \sim 0.3V$ ，硅： $V_f = 0.6 \sim 0.7V$

## 2. PN结的单向导电性

PN结具有单向导电性，若P区的电位高于N区，PN结呈低阻性，所以电流大；若P区的电位低于N区，PN结呈高阻性，所以电流小。

(1) PN结加正向电压时的导电情况 见图1-7，外加的正向电压有一部分降落在PN结区，方向与PN结内电场方向相反，削弱了内电场。于是，内电场对多子扩散运动的阻碍减弱，扩散电流加大。扩散电流由多数载流子的运动产生，电流较大，PN结呈低阻。

(2) PN结加反向电压时的导电情况 见图1-8，外加的反向电压有一部分降落在PN结

区，方向与 PN 结内电场方向相同，加强了内电场。内电场对多子扩散运动的阻碍增强，扩散电流大大减小。此时 PN 结区的少子在内电场作用下形成的漂移电流大于扩散电流，但漂移电流是少子的运动形成的，电流很小。PN 结呈高阻。

PN结

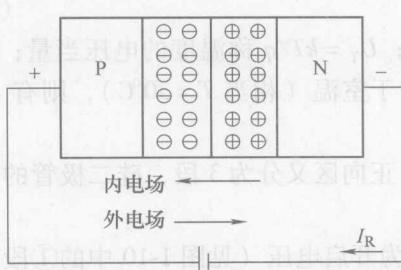


图 1-7 PN 结正偏时的导电情况

PN结

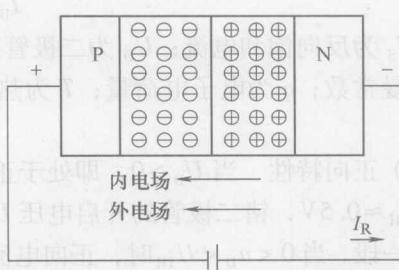


图 1-8 PN 结反偏时的导电情况

在一定的温度条件下，由本征激发决定的少子浓度是一定的，故少子形成的漂移电流是恒定的，基本上与所加反向电压的大小无关，这个电流也称为反向饱和电流。

PN 结加正向电压时，呈现低电阻，具有较大的正向扩散电流；PN 结加反向电压时，呈现高电阻，具有很小的反向漂移电流。由此可以得出结论：PN 结具有单向导电性。

## 1.2 二极管

### 1.2.1 二极管的结构和伏安特性曲线

#### 1. 二极管的结构

在 PN 结上加上引线和封装，就成为一个二极管。二极管按结构分有点接触型、面接触型和平面型三大类。它们的结构示意图见图 1-9。

- 1) 点接触型二极管 PN 结面积小，结电容小，用于检波和变频等高频电路。
- 2) 面接触型二极管 PN 结面积大，用于工频大电流整流电路。
- 3) 平面型二极管 往往用于集成电路制造工艺中。PN 结面积可大可小，用于高频整流和开关电路中。

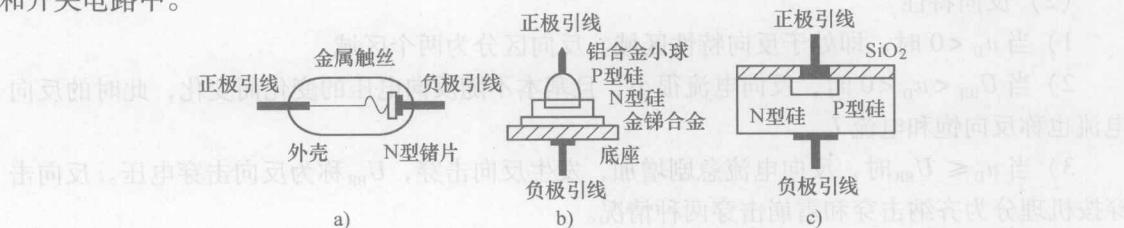


图 1-9 二极管的结构示意图

a) 点接触型 b) 面接触型 c) 平面型

## 2. 二极管的伏安特性曲线

二极管的伏安特性曲线见图 1-10。处于第一象限的是正向伏安特性曲线，处于第三象限的是反向伏安特性曲线。根据理论推导，二极管的伏安特性曲线可用下式表示：

$$I_D = I_S (e^{\frac{U_D}{U_T}} - 1) \quad (1-1)$$

式中， $I_S$  为反向饱和电流； $U_D$  为二极管两端的电压降； $U_T = kT/q$  称温度的电压当量； $K$  为玻耳兹曼常数； $q$  为电子电荷量； $T$  为热力学温度，对于室温（相当  $T = 30^\circ\text{C}$ ），则有  $U_T = 26\text{mV}$ 。

(1) 正向特性 当  $U_D > 0$ ，即处于正向特性区域。正向区又分为 3 段，硅二极管的开启电压  $U_{TH} \approx 0.5\text{V}$ ，锗二极管的开启电压  $U_{TH} \approx 0.1\text{V}$ 。

第一段，当  $0 < u_D < U_{TH}$  时，正向电流为零， $U_{TH}$  称为开启电压（见图 1-10 中的①段）。

第二段，当  $u_D > U_{TH}$ ，且  $u_D$  较小时，开始出现正向电流，并按指数规律增长，见图 1-10 中的曲线的②段。

第三段，当  $u_D > U_{TH}$ ，且  $u_D$  较大时，正向电流增长很快，且正向电压随正向电流增长而增长很小。在图 1-10 中，对应正向曲线很陡的③段。

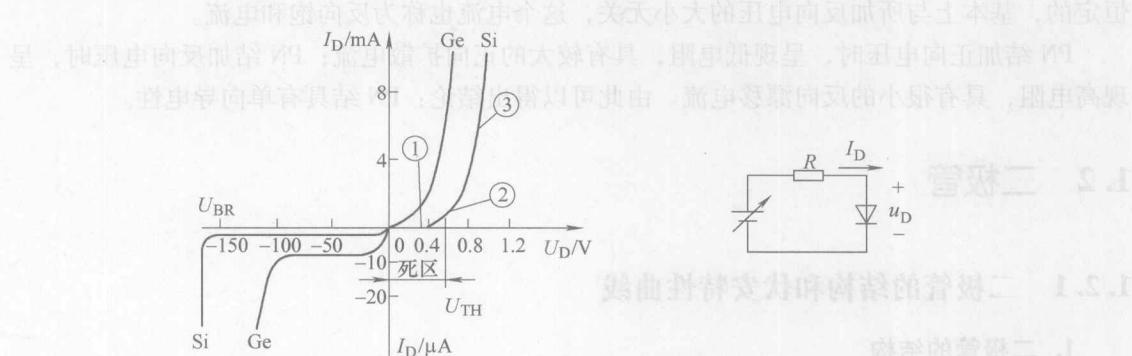


图 1-10 二极管的伏安特性曲线

正向特性曲线③段对应的正向电压可以认为基本不变，一般认为硅二极管的正向电压  $U_D \approx 0.7\text{V}$ ，锗二极管的正向电压  $U_D \approx 0.3\text{V}$ 。

### (2) 反向特性

- 1) 当  $u_D < 0$  时，即处于反向特性区域。反向区分为两个区域。
- 2) 当  $U_{BR} < u_D < 0$  时，反向电流很小，且基本不随反向电压的变化而变化，此时的反向电流也称反向饱和电流  $I_S$ 。
- 3) 当  $u_D \leq U_{BR}$  时，反向电流急剧增加，发生反向击穿， $U_{BR}$  称为反向击穿电压。反向击穿按机理分为齐纳击穿和雪崩击穿两种情况。

① 在高掺杂的情况下，因耗尽层薄，不需很大的反向电压就可在耗尽层建立很强的电场，场强达到一定程度会直接破坏共价键，使价电子脱离共价键的束缚，产生电子—空穴对，致使反向电流急剧增大，这种击穿称为齐纳击穿。

② 如果掺杂浓度较低，耗尽层较宽，当反向电压增加到较大数值时，耗尽层的电场使